



Baugruppenträger mit Busplatine 90 903

für (Ex)i-Baugruppen des HIMA Planar4-Systems Anschlüsse: Termi-point / wire-wrap



Der Baugruppenträger wird nur für das HIMA Planar4-System eingesetzt. Auf den Steckplätzen 1...20 können (Ex)i-Baugruppen des Planar4-Systems gesteckt werden, Platz 21 ist für die Kommunikationsbaugruppe reserviert.

Die Busplatine auf der Rückseite enthält Federleisten, Anschlußleisten (Termi-point/wire-wrap) und die für eine Funktion notwendige Busstruktur: Verbindungen für die interne Kommunikation, Spannungsversorgung 24V=, Sammelschiene und Kontaktschleife für die Fehlersignale. Für das Datenverbindungskabel der Kommunikationsbaugruppe ist eine Durchführung nach hinten auf die Verdrahtungsebene vorhanden.

Der Baugruppenträger ist komplett montiert einschließlich Beschriftungsfeld vorn, Verdrahtungsschutzhauben und zwei Verdrahtungskanälen auf der Rückseite.

Material Aluminium, chromatiert Breite 482,6 mm (19 Zoll) Höhe 177 mm (4 HE)

Tiefe 270 mm

Teilungseinheiten 84 TE (1 TE = 5,08 mm)

Baugruppen nach DIN 41494, jeweils 4 TE

Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform F, mit Reihen z und d

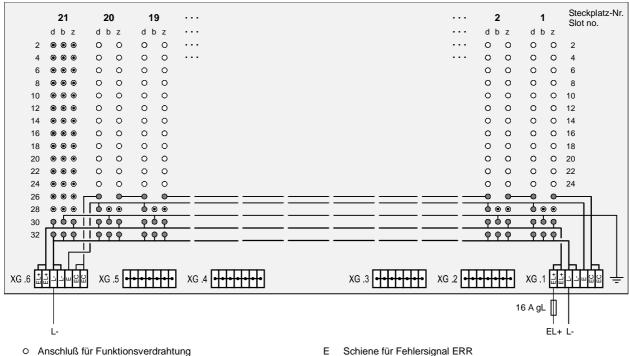
Anschlußart Termi-point / wire-wrap,

Pfosten 0,8 x 1,6 mm

Masse ca. 3,5 kg

Prinzip der Busplatine

Ansicht von der Rückseite



Verbindung auf Busplatine

belegt für Kommunikation

Schiene für Fehlersignal ERR EC Kontaktschleife für Fehlersignal

Der Anschluß der Versorgungsspannung EL+ erfolgt ohne Verwendung einer Sicherungsbaugruppe direkt über eine Sicherung von max. 16 A (Drahtquerschnitt 2,5 mm²).

Aus Sicherheitsgründen muß der Bezugspol L- von zwei getrennten Klemmen der Verteilung L- auf beiden Steckklemmenblöcken XG .1 und XG .6 angeschlossen werden (Ringleitung).

Die zweiten Anschlußklemmen für EL+ und L- auf XG .1 und XG .6 sollen nicht zur Speisung weiterer Baugruppenträger verwendet werden, um hohe Summenströme zu vermeiden.

Die Steckklemmenblöcke XG .2, XG .3, XG .4 und XG .5 sind potentialfrei; die Anschlußstifte eines Blocks sind auf der Platine gebrückt. Die Blöcke können nach Bedarf verwendet werden.

Für die Versorgung von Leistungsausgängen über die Steckklemmenblöcke XG .2 bis XG .5 sollen für L+ und L- eigene Versorgungsleitungen mit geeigneten Querschnitten verwendet werden (s. auch Kapitel "Verdrahtung der Baugruppenträger" im Systemhandbuch). Die Strombelastung ist auf max. 16 A begrenzt.

Um die mechanische Belastung der Lötstellen an den Anschlußstiften gering zu halten, sollten die Steckklemmenblöcke zum Anschließen oder Entfernen von Drähten aus der Fassung herausgezogen werden.

Die Erdungsanschlüsse b30 sind mit den Metallteilen des Baugruppenträgers elektrisch leitend verbunden. Die Anschlüsse z28, b28, d28, z30 ... d32 der rückseitigen Anschlußleisten sind nicht mit der Busplatine verbunden.

Bei Verwendung der Kontaktschleife für das Fehlersignal müssen die Anschlüsse z26-d26 auf nicht benutzten Steckplätzen gebrückt oder mit einer der Klemmen EC verbunden werden.

Anschlussleisten (Ex)i 28polig, Teile-Nr. 52.002 8434

Hinweis

Wird auf die Möglichkeit der Datenübertragung verzichtet, können für das Planar4-System auch Standard-Baugruppenträger mit 28poligen Federleisten verwendet werden.

Für Ihre Notizen